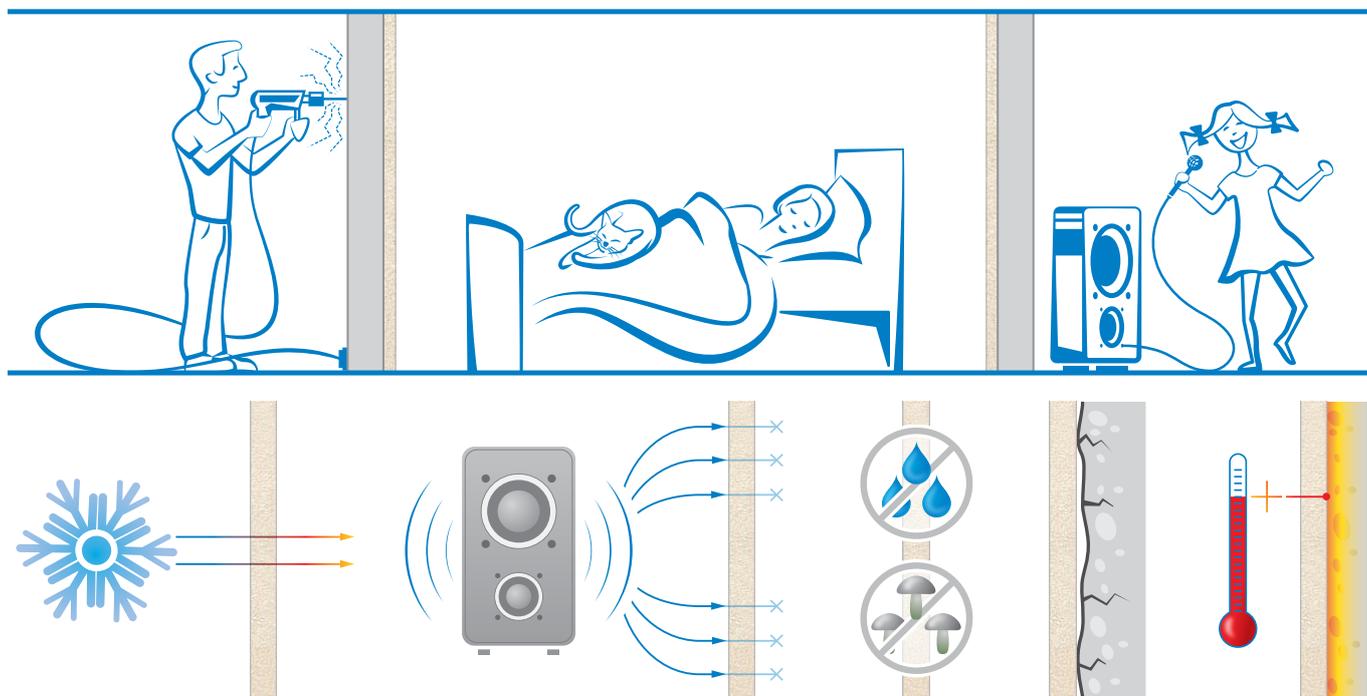


## Подложка под обои Полифом

Изоляционная подложка под обои Полифом изготовлена из пенополиэтилена, сшитого на молекулярном уровне, на обе стороны которого термоламинированием нанесен слой бумаги. Подложка клеится клеями для тяжелых обоев либо ПВА на сплошные твердые поверхности, предварительно очищенные от грязи и пыли.

### Преимущества использования подложки под обои Полифом:

- Теплоизоляция - устраняет холод от стен
- Защита от шума - снижает уровень посторонних шумов
- Предотвращает образование конденсата и грибка на поверхности обоев
- Сглаживает неровности стен
- Является идеальной основой для любых видов обоев
- Наклеивается традиционным для тяжелых обоев способом
- Устойчива к разрыву и деформации



### Технические характеристики:

вес одного квадратного метра материала	220 ± 40 г/м <sup>2</sup>
коэффициент теплопроводности, λ (при +10°C)	0,038 Вт/мК
коэффициент пародиффузии	9,848 x 10 <sup>-14</sup> кг/мсПа
прочность при растяжении	≥0,2 Н/мм <sup>2</sup>
прочность ламинации слоев материала	бумага неотделима от пенополиэтилена

### Размеры:

Ширина: 0,5 м  
 Длина: 14 м  
 Толщина: 5 мм  
 Площадь покрытия: 7 м<sup>2</sup>  
 Пенополиэтилен    Бумага

